

2-1-2-19 SR 指紋汚れ転写／SR 指纹玷污的转移／Fingerprint on solder resist surface

【特徴】SR 表面にSR インクやシルクインクなどが指紋状に付着している状態の欠陥

【特征】在SR 表面印有指紋SR 油墨或者字符油墨等的缺陷。

【Characteristics】Solder resist ink or legend ink is adhered on the solder resist surface in the form of a fingerprint.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 表面にSR インクやシルクインクなどで汚れた手で触れたことにより出来たもの（SR 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】被SR 油墨或者字符油墨等沾污的手指触摸SR 表面而引起的（SR 烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by touching the solder resist surface with a dirty hand with solder resist ink or legend ink. (After solder resist application process)



【コメント】顕微鏡倍率×70

【注釋】显微镜倍率×70

【Comments】Magnification: ×70



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×

2-1-2-20 印刷版乳剂剥れSR 付着／网版的乳剂剥落并在SR 附着／Superfluous solder resist by screen with partially peeled emulsion

【特徴】SR パターン外に異形状のSR が付着している状態の欠陥

【特征】奇形的SR 附着在SR 图形外的缺陷

【Characteristics】Irregular-shaped solder resist attached to the area that must be exposed.

【原因・判断ポイント・発生工程】印刷版のSR が印刷されない部分の乳剤が、部分的に剥離したことにより出来たもの（SR 印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】封网乳剂的局部剥落所引起的（SR 印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

A part of printing screen emulsion on the area where solder resist not to be printed is partially peeled off to cause the defect. (After solder resist application process)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×